

合盛硅业股份有限公司

关于拟在上海设立研发制造中心的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

日前，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司合盛硅业（上海）有限公司取得嘉定区南翔镇永乐片区JDC2-0501单元02-04地块，并于2022年9月举行合盛硅业（上海）南翔研发制造中心挂牌签约仪式。

合盛硅业（上海）南翔研发制造中心位于上海嘉定区，占地10,098.50平方米，总建筑面积约4.3万平方米，该项目配有研发中心、数字化车间、办公楼、专家楼等设施，其主要用于有机硅产品研发和第三代半导体碳化硅长晶技术和有机硅材料高端产品的研究，建成后预计年产值可达近10亿元。

二、对公司的影响

近年来公司不断夯实产业基础，加大科研投入，以实现“增量”“提质”双突破，合盛硅业（上海）南翔研发制造中心将依托公司自有技术，着力研发第三代半导体碳化硅长晶技术和有机硅材料高端产品，通过研发、组装、制造等方式实现成果转化，促进碳化硅晶圆和有机硅产业发展。

未来，公司将持续致力于构建人与自然的和谐发展，积极布局5G、新基建、大数据、绿色能源、第三代半导体等新兴领域，利用集成化、数字化、智能化等手段，构筑中国硅基新材料的技术高地。

三、风险提示

本次研发中心的设立是基于公司战略和业务发展的需要，加强公司在碳化硅及有机硅产业领域的技术优势，符合公司长期发展战略需要。公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

合盛硅业（上海）南翔研发制造中心的建设目前处于前期阶段，项目建设进度等存在不确定性。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2022年10月25日